

子会社の解散に関するお知らせ

平成15年3月31日

会社名 株式会社 日立ハイテクノロジーズ
代表者 取締役社長 桑田 芳郎
本社所在地 東京都港区西新橋一丁目24番14号
コード番号 8036（東証・大証第一部）
問い合わせ先 総務部副部長 芥川 達哉
（電話：03-3504-5138）

当社は、下記のとおり、当社の連結子会社である株式会社テラウィンを解散することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 解散に至った経緯

株式会社テラウィンは平成12年10月の設立以来、日本市場向けに台湾関連の情報を提供するポータルサイトの運営事業を行なってまいりましたが、IT不況に伴う市況低迷により、今後の事業環境が厳しいものと予想されることから、同社を解散することといたしました。

2. 株式会社テラウィンの概要

事業内容	企業向け情報提供ポータルサイトの運営
設立	平成12年10月6日
代表者	取締役社長 鷺谷 俊英
資本金	2億円
株主構成	株式会社 日立ハイテクノロジーズ 70% ADT, Corp. 30%
決算期	3月（年1回）
所在地	東京都港区西新橋一丁目24番14号
従業員	5名
業績	売上高 52百万円（平成14年3月期） 当期利益 △1億23百万円（平成14年3月期）

3. 解散の日程

平成15年4月予定

4. 今後の見通し

株式会社テラウィンの解散に伴い、今後のポータルサイト・ビジネス関連の機器・部品取引、およびWebサイト運営は株式会社 日立ハイテクノロジーズで実施し、事業の再構築を図ります。

なお、本件による損失発生は少額と予想されるため、当社の平成15年3月期の業績予想に影響を及ぼすことはありません。

お問合せ先

お問い合わせ頂く前に、当社「[個人情報保護について](#)」をお読み頂き、記載されている内容に関してご同意いただく必要があります。
当社「[個人情報保護について](#)」をよくお読みいただき、ご同意いただける場合のみ、お問い合わせください。

お問い合わせ先

株式会社 日立ハイテクノロジーズ
総務部副部長 芥川 達哉
電話：03-3504-5138

© Hitachi High-Tech Corporation. 2001, 2022. All rights reserved.